

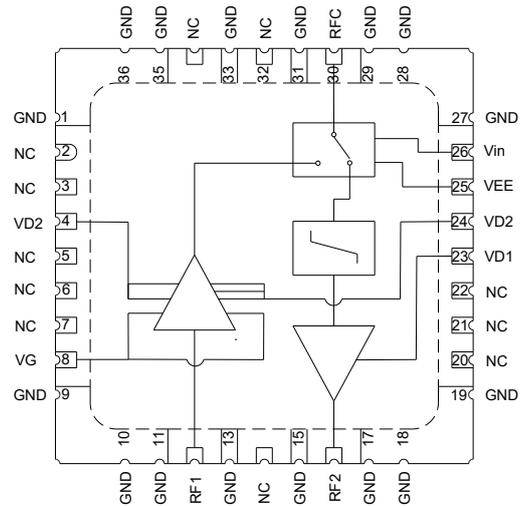
### 产品介绍

YSIP15-0204A1MC 是一款采用陶瓷管壳封装的收发多功能。内部集成了收发切换开关、限幅器、衰减器、低噪声放大器、功率放大器。频率覆盖 2-4GHz，接收增益典型值 31.5dB，接收噪声系数 1.6dB，发射增益典型值 23dB，发射饱和输出功率典型值 34.5dBm，收发端口采用 0 或 3.3V/5V 逻辑控制。

### 关键技术指标

- 频率范围：2-4GHz
- 接收增益：31.5dB
- 发射增益：23dB
- 接收P1dB输出功率：18dBm
- 发射P1dB输出功率：34.5dBm
- 发射饱和输出功率：34.5dBm
- 接收噪声系数：1.6dB
- 发射动态电流@Psat：1.2A
- 供电：VEE=-5V，VG=-0.85V，VD1=+5V，VD2=+8V
- 封装尺寸：7.80 mm × 7.80mm × 1.65mm

### 功能框图



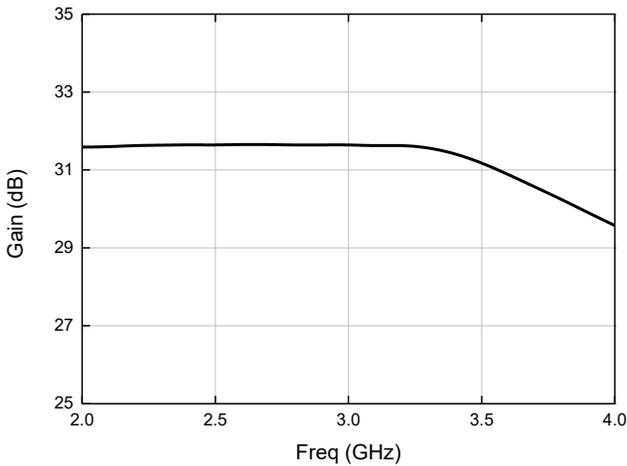
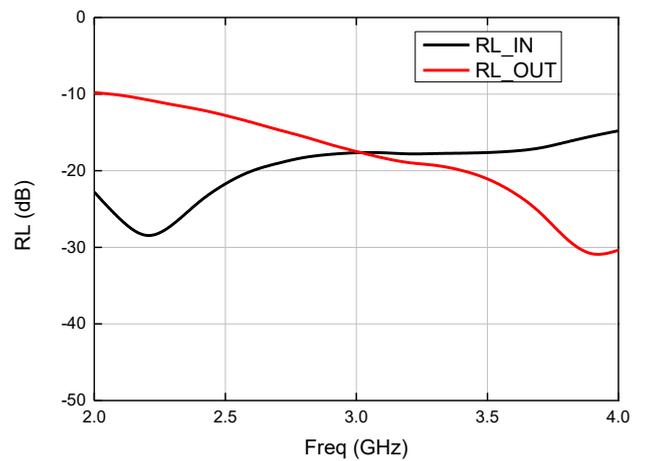
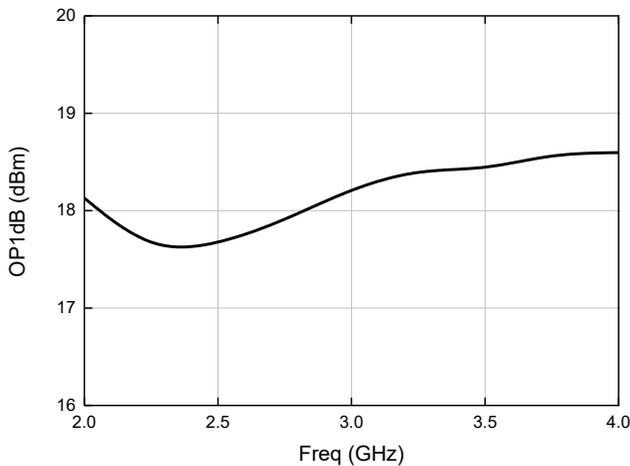
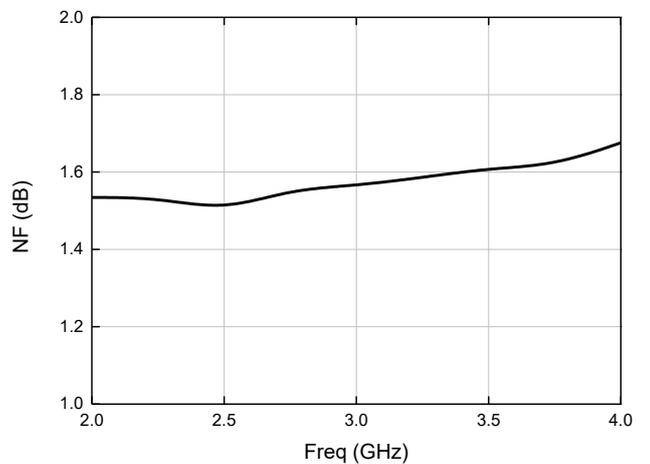
### 电性能表 (TA=+25°C, VEE=-5V, VG=-0.85V, VD1=+5V, VD2=+8V, RX\_IDQ=62mA)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	2	—	4	GHz
接收增益	RX_Gain	—	31.5	—	dB
发射增益	TX_Gain	—	23	—	dB
接收输入回波损耗	RX_RL_IN	15	17	—	dB
接收输出回波损耗	RX_RL_OUT	10	17	—	dB
发射输入回波损耗	TX_RL_IN	—	15	—	dB
发射输出回波损耗	TX_RL_OUT	12	20	—	dB
接收P1dB输出功率	RX_OP1dB	—	18	—	dBm
发射P1dB输出功率	TX_OP1dB	—	34.5	—	dBm
发射饱和输出功率	TX_Psat	—	34.5	—	dBm
发射动态电流@P1dB	TX_IDD	—	1.2	1.3	A
发射动态电流@Psat	TX_IDD	—	1.0	1.2	A
接收工作电流	RX_IDQ	—	62	—	mA
接收噪声系数	RX_NF	—	1.6	1.7	dB

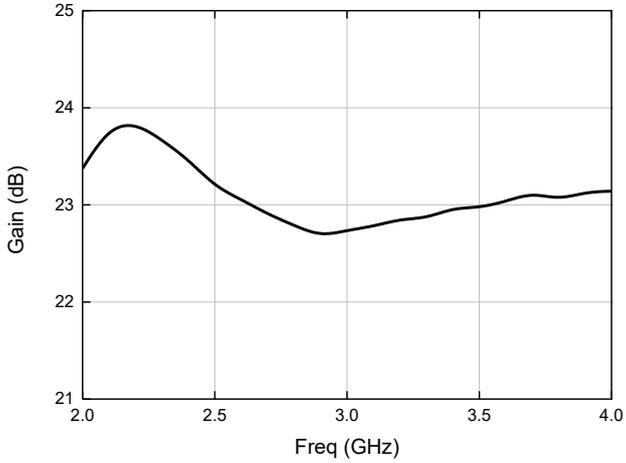
**使用限制参数**

漏极工作电压 (VD1)	+7V
漏极工作电压 (VD2)	+9V
栅极工作电压 (VG)	-3.5V
最大驱动电压 (VEE)	-6V
最大接收/发射输入功率	+40dBm (RFC) /+18dBm (RF1)
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

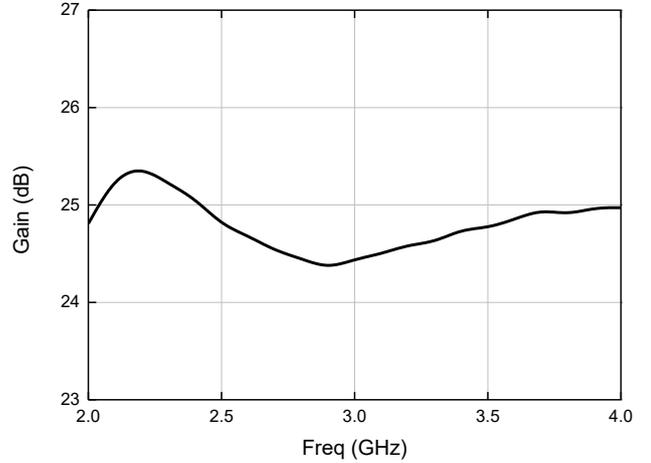
**测试曲线** ( $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ ,  $VEE=-5\text{V}$ ,  $VG=-0.85\text{V}$ ,  $VD1=+5\text{V}$ ,  $VD2=+8\text{V}$ , Pulse 模式测试条件: 100us/1ms)

**接收增益**

**接收回波损耗**

**接收P1dB输出功率**

**接收噪声系数**


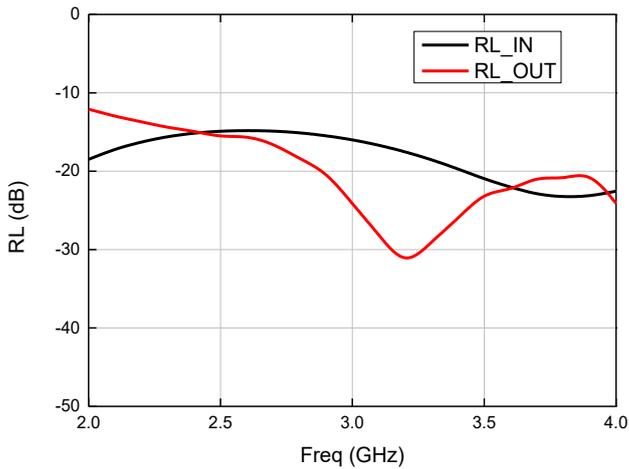
发射增益 (CW)



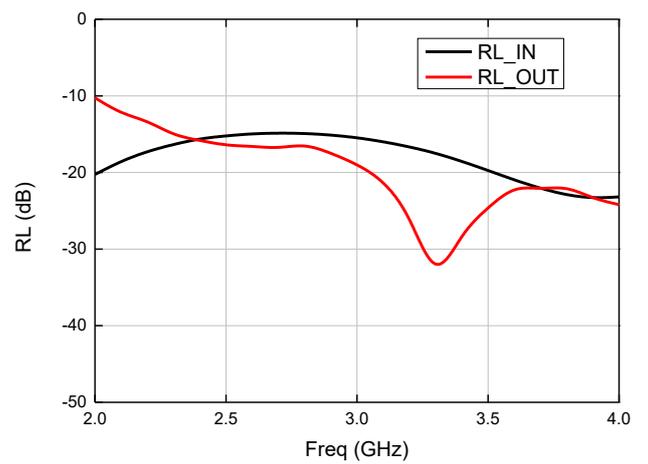
发射增益 (Pulse)



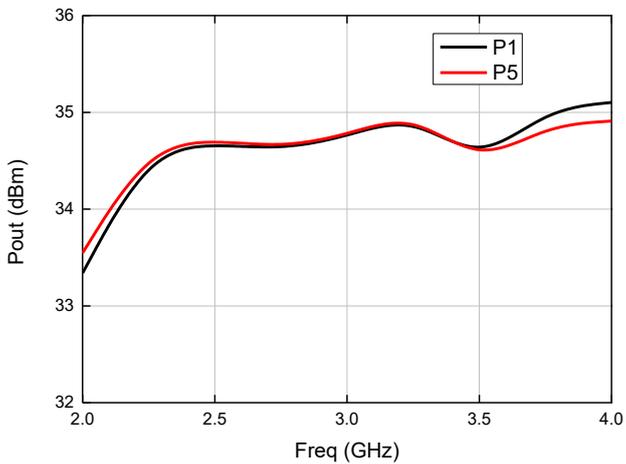
发射回波损耗 (CW)



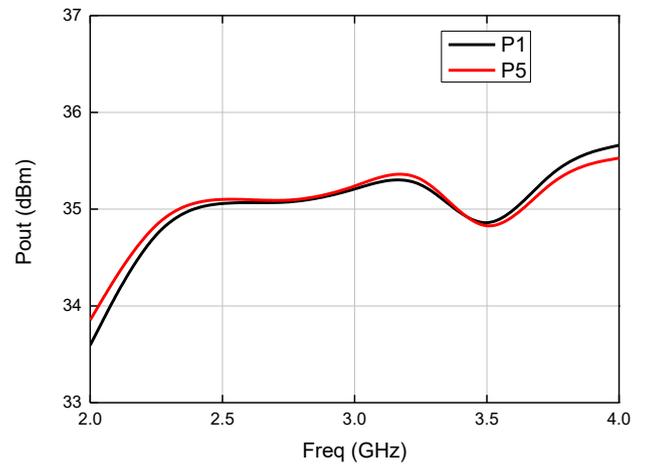
发射回波损耗 (Pulse)



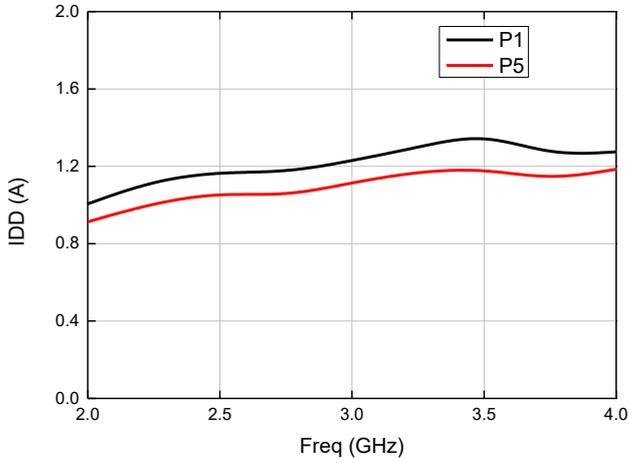
发射输出功率 (CW)



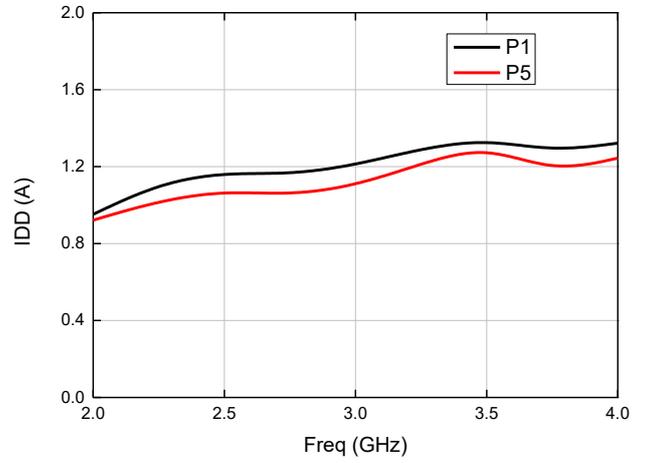
发射输出功率 (Pulse)



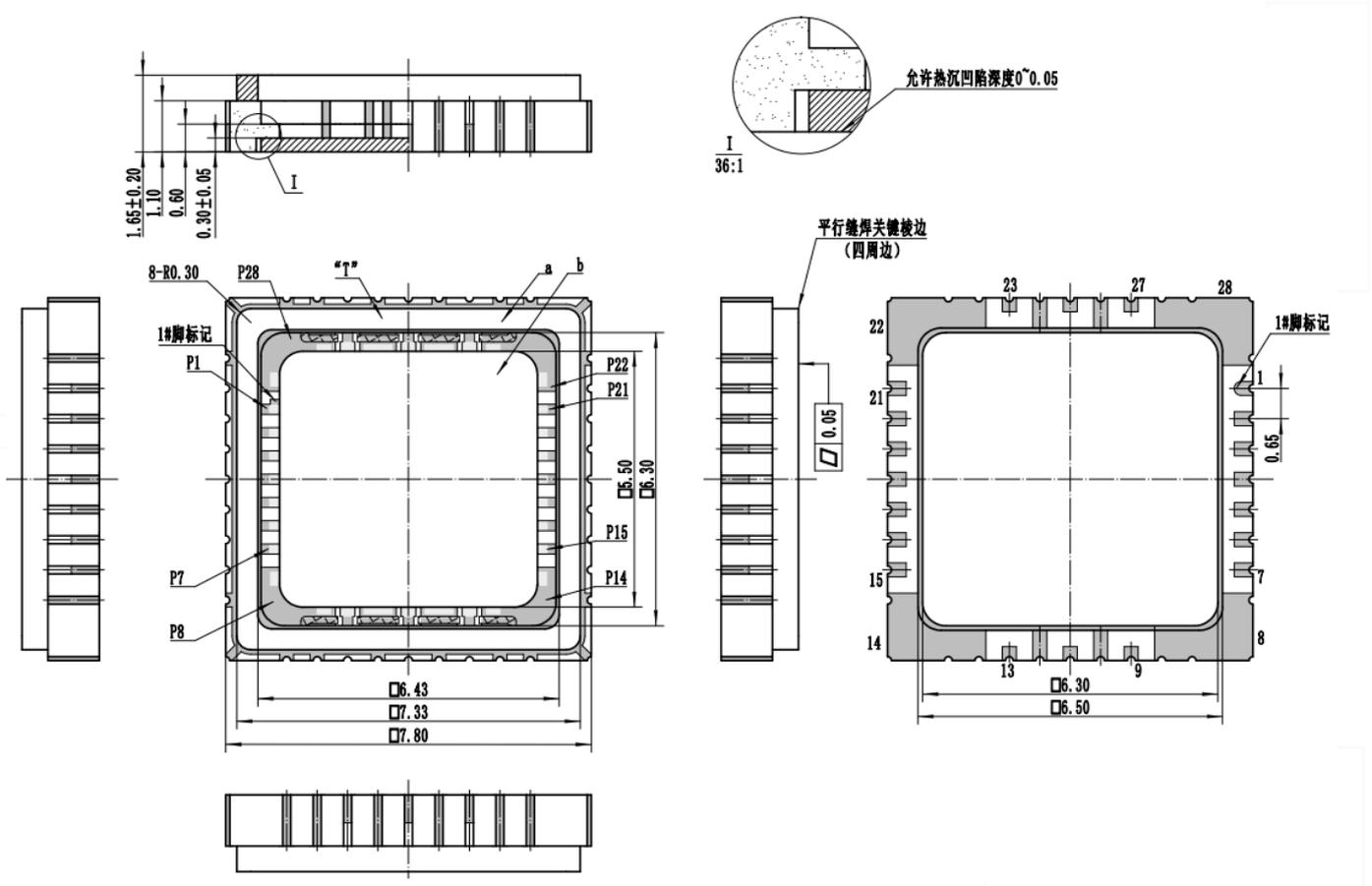
发射动态电流 (CW)



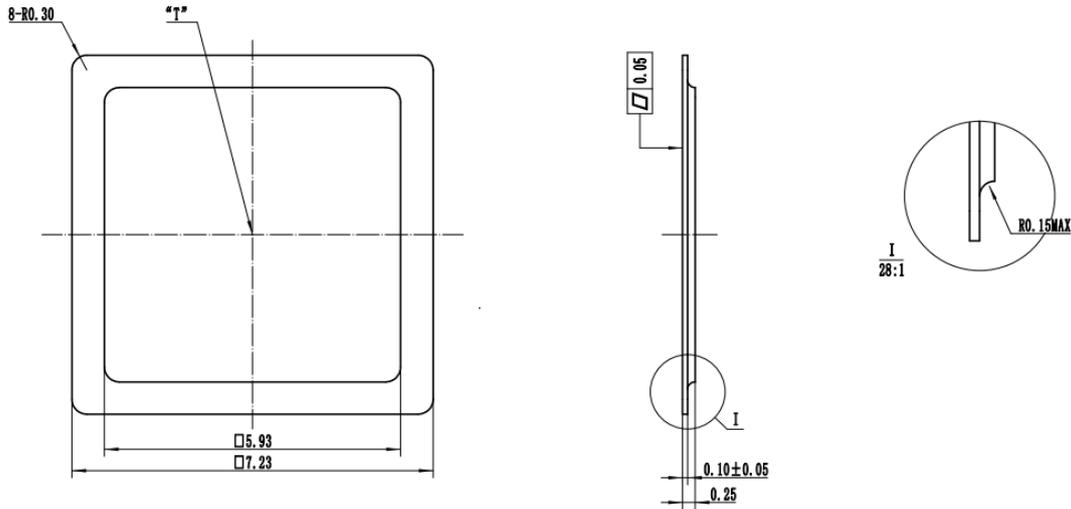
发射动态电流 (Pulse)



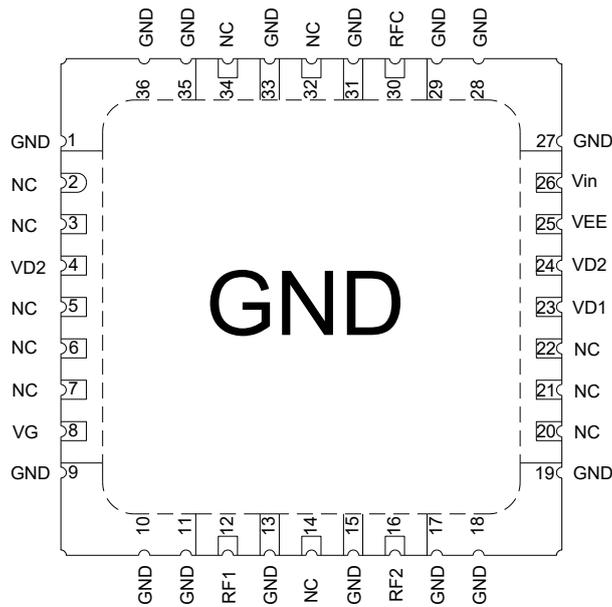
底座外形图 (单位: mm)



盖板外形图 (单位: mm)



端口定义



序号	端口名	定义	信号或电压
26	Vin	开关控制电压	0V (RX) 或 3.3V/5V (TX)
25	VEE	开关工作电压	-5V
24	VD2	发射端功放/驱放 VD 电压	+8V
23	VD1	接收端低噪放工作电压	+5V
16	RF2	接收端射频信号输出, 已集成隔直电容	RF
12	RF1	发射端射频信号输入, 未集成隔直电容	RF
8	VG	发射端功放 VG 电压	-0.85V
4	VD2	发射端功放 VD 电压	+8V
30	RFC	发射端射频信号输出/接收端射频信号输入, 未集成隔直电容	RF

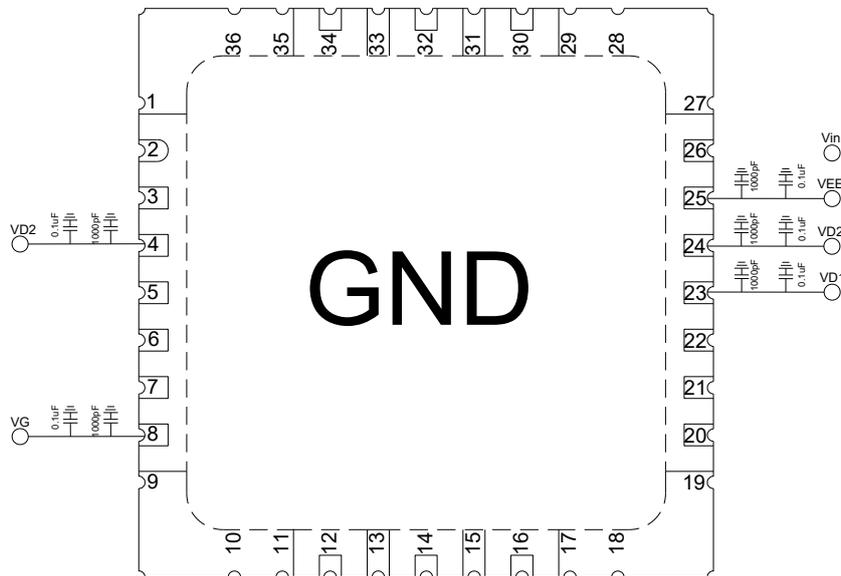
1/9/10/11/13/15/17/ 18/19/27/28/	GND	接地端	GND
其他	NC	悬空, 内部无连接, 建议接地	/

### 真值表

工作模式	Vin*
TX	1
RX	0

\*1 为高电平, 电压为+3.3/+5V; 0 为低电平, 电压为 0V。

### 应用电路



### 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) 封体材料: 符合 RoHS 规范的陶瓷材料;
- 3) 引线表面镀层: 金, 金层厚度大于 $1.5\mu m$ ;
- 4) 最高回流焊峰值温度:  $260^{\circ}C$ ;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。